SICK.COM



DATALEHTI

SPL-S280PPC1W04

SLG
Automaatiovaloverhot

SICK Sensor Intelligence



Esimerkkikuva

AUTOMAATIOVALOVERHOT

SPL-S280PPC1W04

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
SPL-S280PPC1W04	1215571

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/SLG

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Anturin toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotin
Pienin havaittava kohde (MDO)	Rinnakkaissäde, 45 mm
Sädeväli	40 mm
Optinen valon ulostulo	Slim
Säteiden lukumäärä	8
Valvontakorkeus	280 mm
Parametrointi	Ei mitään
Ristikkäissäde/rinnakkaissäde	Rinnakkaissäde aktiivinen
Lähtö 1	Lähtö 1 aktiviinen, kun valon kulkutie katkennut
Passivointitoiminto	Passivointitoiminto ei aktiivinen
Automaattiopetus	Automaattiopetus aktiivinen
Suuntausapu	Ilman suuntausapua

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Valonlähde	Infrapunavalo
Aallonpituus	950 nm
Syöttöjännite U_v	DC24 V, ± 20 %
Virrankulutus, vastaanotin	≤ 50 mA
Lähtövirta $I_{max.}$	≤ 100 mA
Kapasitiivinen lähtökuorma	100 nF
Induktiivinen lähtökuorma	1 H
Alustusaika	1 s
Kytkevä lähtö	PNP
Tulot	Job-LED
Mitat (l x k x s)	25 mm x 352,4 mm x 8,2 mm
Liitäntätyyppi	Johto urosliittimellä M8, 4-napainen

Kotelon materiaali	PMMA
Näyttö	LED
Synkronointi	Optinen
Kotelointiluokka	IP65
Suojakytkennät	Napaisuussuojatut U_V-liitännät Oikosulkusuojattu Q-lähtö Häiriöjännitteiden suodatus
Suojausluokka	III
Paino	40 g
Pulssitaajuus	250 kHz
Alumiinivakain	Ilman vakainta

SUORITUSKYKY

Suurin toimintaetäisyys	3 m [1]
Minimi toimintaetäisyys	Rinnakkaissäde: ≥ 0 m
Toimintaetäisyys	1,5 m
Vasteaika	Rinnakkaissäde, koodattu versio, 38 ms [2]

[1] Ei varaa ympäristövaikutuksille ja diodin vanhenemiselle.

[2] Ohmisella kuormalla.

YMPÄRISTÖTIEDOT

Iskunkestävyys	10 g / DIN EN 60068-2-29 / 16 ms
Tärinänkestävyys	5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 68-2-6)
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	EN 60947-5-2
Ympäröivän valon sietoisuus	Suora: 100.000 lx [1] Epäsuora: 150.000 lx
Ympäristön lämpötila, käyttö	–25 °C ... +55 °C
Ympäristölämpötila, varasto	–25 °C ... +70 °C

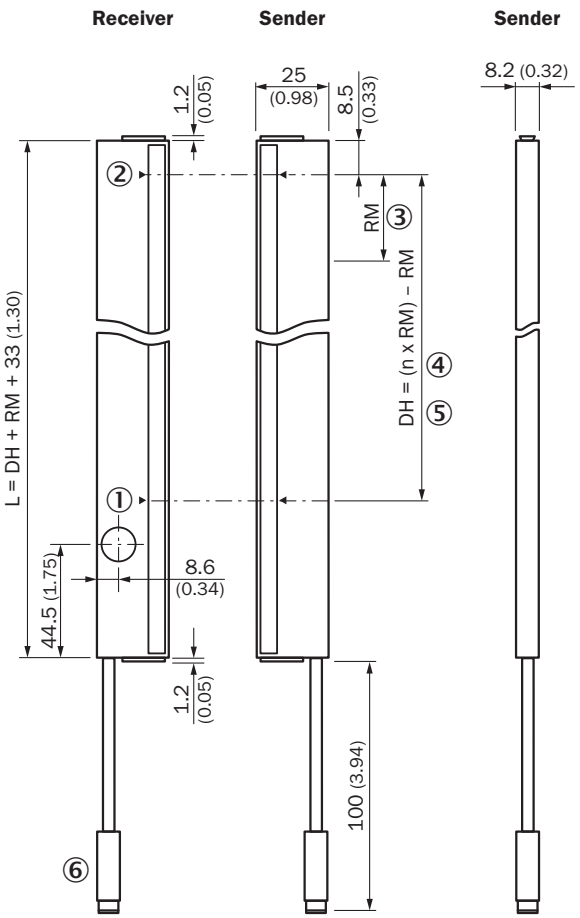
[1] Auringonvalo.

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

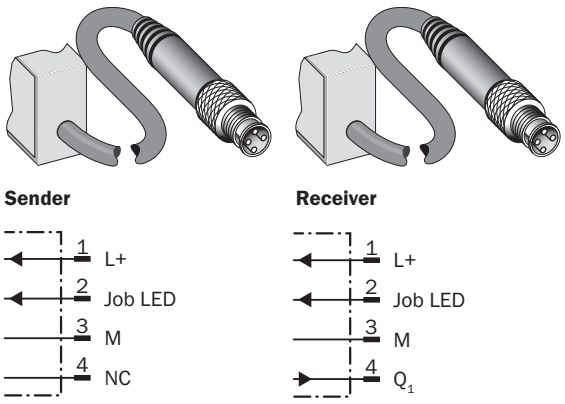
MITTAPIIRROS SXX-SXXXXXXX1XXX

Slim, without stabilizer



Mitat millimetreinä (mm)
① ensimmäinen säde
② viimeisin säde
③ Säde-etäisyys (RM)
④ Säteiden lukumäärä (n)
⑤ Valvontakorkeus (VK)
⑥ Liitäntä

LIITÄNTÄTYYPPI JA -KAAVIO



SLIM & FLAT



① Malli Slim = valon ulostulo kapealta puolelta
② Malli Flat = valon ulostulo leveältä puolelta

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1215571

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence